

# 福田回收海思芯片 华为手机IC

产品名称	福田回收海思芯片 华为手机IC
公司名称	玉晟电子商行
价格	666.00/件
规格参数	品牌:回收手机字库 型号:回收玩具IC 产地:回收闪迪IC
公司地址	深圳市福田区园岭街道园东社区园岭八街园岭新村92栋103
联系电话	13164738586 13164738586

## 产品详情

在各类半导体功率器件中，未来\*有增长前景的产品将是MOSFET与IGBT模块。预计到2022年，全球MOSFET市场规模将接近75亿美元；根据中国产业信息网数据，2020年全球IGBT单管市场空间达到60亿美元左右。而新能源汽车的高景气度，为汽车功率半导体市场打开新的增长窗口。在新能源汽车和国产替代的趋势下，像士兰微这样的功率半导体龙头还是大有可为。但是士兰微也存在自己的问题，就是公司并不赚钱。别看今年士兰微这么猛，其实士兰微一直以来都在盈利和亏损边缘徘徊。过去十年士兰微的净利润都没有超过2个亿的时候，加上去年已经连续两年净利润是亏损状态。其中，有很大一部分支出是在技术研发上。截止2020年底，公司有6160名员工，其中有2345名技术人员，占员工总数比例为38.07%，其中400人左右专攻集成电路芯片设计的研发，1800人左右专攻芯片工艺、封装技术、测试技术的研发。2016年至2020年，公司研发费用分别为2.4亿元、2.7亿元、3.1亿元、3.3亿元、4.3亿元，研发费用率分别为9.91%、9.84%、10.38%、10.75%、10.02%。另外，公司每年有产线折旧。2015年至2020年，公司折旧逐年攀升，分别为1.79亿元、1.84亿元、2.42亿元、\*\*\*\*亿元、3.77亿元、4.17亿元。\*后，还有借款背后的利息费用。2020年年报，士兰微短期借款20.11亿，一年内到期的长期借款4.74亿，长期借款6.64亿。到2021年一季报中，短期借款22.36亿，一年内到期的长期借款4.71亿，长期借款6.64亿。不仅没减少，短期借款还增加了2个多亿。导致光是利息费用都要比利润还高。2018年到2020年，士兰微的利息费用分别是8600万、1.14亿、1.64亿。士兰微的前景，无疑是好的，但增收不增利的，高负债的问题，也是得及时解决的。否则，定增的补血效果也会差很多。长期来看，技术专利可以给到一家上市公司高估值，但净利润才是一切的根本。